

◇ ◇ 論文特集論文募集カレンダー ◇ ◇

◎基礎・境界ソサイエティ

特集テーマ	投稿締切日 / 分冊・発行月	問合せ先	会告
ITS/WBS 技術小特集	・2022年5月6日(金) ・英文誌 A 2023年5月号	橋浦康一郎：秋田県立大学システム科学技術学部情報工学科 TEL [0184] 27-2094 E-mail : hashiura@akita-pu.ac.jp	2月号

◎通信ソサイエティ

特集テーマ	投稿締切日 / 分冊・発行月	問合せ先	会告
学生・若手論文特集	・2022年5月20日(金) ・和文誌 B 2023年3月号	鈴木一哉：秋田県立大学 TEL [0184] 27-2171 E-mail : kazuya-suzuki@akita-pu.ac.jp	1月号
電子情報通信学会総合大会2022小特集	・1次締切：2022年5月31日(火) ・2次締切：2022年7月11日(月) ・ComEX 2022年12月号	森野博章：芝浦工業大学工学部情報通信工学科 E-mail : comex-ss-gc2022@ml.ieice.org	3月号
ネットワークソフトウェア技術とその応用特集	・2022年7月22日(金) ・和文誌 B 2023年5月号	山本 寛：立命館大学 TEL [077] 599-4377 E-mail : hiroyama@fc.ritsumei.ac.jp	4月号

◎エレクトロニクスソサイエティ

特集テーマ	投稿締切日 / 分冊・発行月	問合せ先	会告
有機エレクトロニクスの新展開小特集	・2022年6月1日(水) ・英文誌 C 2023年6月号	真島 豊：東京工業大学 フロンティア材料研究所 TEL [045] 924-5309 E-mail : majima@msl.titech.ac.jp	4月号
低電力・高速チップに関する小特集	・2022年6月17日(金) ・英文誌 C 2023年6月号	坂本龍一：東京工業大学 学術国際情報センター E-mail : r-sakamoto@gsic.titech.ac.jp	4月号
固有ジョセフソン接合の最前線小特集	・2022年6月17日(金) ・英文誌 C 2023年6月号	小野美武：福岡工業大学 工学部 TEL [092] 606-3199 E-mail : onomi@fit.ac.jp	4月号
エレクトロニクス分野におけるシミュレーション技術の進展特集	・2022年7月8日(金) ・英文誌 C 2023年5月号	阪本卓也：京都大学 大学院工学研究科電気工学専攻 TEL [075] 383-2257 E-mail : sakamoto.takuya.8n@kyoto-u.ac.jp	4月号
集積回路設計技術に関する小特集	・2022年7月15日(金) ・英文誌 C 2023年7月号	名倉 徹：福岡大学 工学部電子情報工学科 TEL [092] 871-6631 E-mail : nakura@fukuoka-u.ac.jp	4月号
学生論文特集	・2022年6月7日(火) ・和文誌 C 2023年4月号	布谷伸浩：NTT エレクトロニクス株式会社 E-mail : nunoya-nobuhiro@ntt-el.com	5月号

◎情報・システムソサイエティ

特 集 テ ー マ	投 稿 締 切 日 / 分 冊 ・ 発 行 月	問 合 せ 先	会 告
学生論文特集	<ul style="list-style-type: none"> ・2022年5月27日(金) ・和文誌 D 2023年4月号 	中田明夫：広島市立大学 大学院情報科学研究科 システム工学専攻 E-mail：nakata@hiroshima-cu.ac.jp	4月号
データ工学と情報マネジメント小特集	<ul style="list-style-type: none"> ・2022年6月20日(月) ・英文誌 D 2023年5月号 	金政泰彦：富士通株式会社 研究本部 先端融合技術研究所 E-mail：kanemasa@fujitsu.com	4月号
データ工学と情報マネジメント特集	<ul style="list-style-type: none"> ・2022年6月20日(月) ・和文誌 D 2023年5月号 	塩川浩昭：筑波大学 計算科学研究センター E-mail：shiokawa@cs.tsukuba.ac.jp	4月号
将来のインターネットのアーキテクチャとプロトコル並びに応用技術小特集	<ul style="list-style-type: none"> ・2022年8月5日(金) ・英文誌 D 2023年5月号 	新井イスマイル：奈良先端科学技術大学院大学 総合情報基盤センター TEL [(0743) 72-5151 FAX [(0743) 72-5149 E-mail：ia-ed2023-sec@mail.ieice.org	5月号